附件2：

**2021·中国电子材料产业技术发展大会**

**参会回执**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | |
| **姓名** | **职务** | **手机** | **E-mail** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **酒店预订** | 酒店名称：广州黄埔君澜酒店  （酒店地址：广州市黄埔区温涧路129号）  9月 日至 日，单间 间，标准间 间  单人间/标准间：500元/间夜（含早） | | |
| **发票快递地址及联系人、电话** |  | | |
| **开票信息** | 公司名称：  纳税人识别号： | | |
| **展览展示需求** |  | | |
| **会议期间相关活动建议** | 1. 参观考察对象： 2. 投资合作需求： 3. 其他： | | |

注：1、请于2021年9月8日前将会议回执传真至010-64455623或邮件到tj@cemia.org.cn和xdh@cemia.org.cn。

2、会期酒店房源紧张，请尽早预定，以收到组委会确认为准。